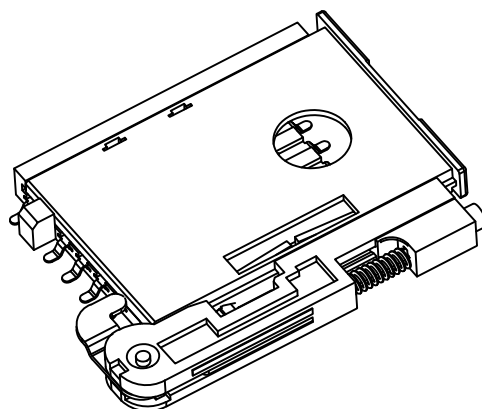
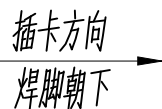
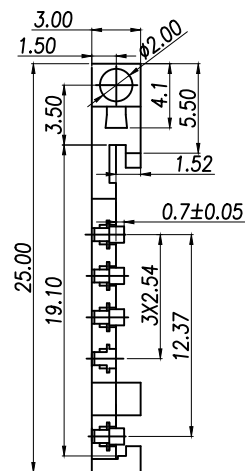
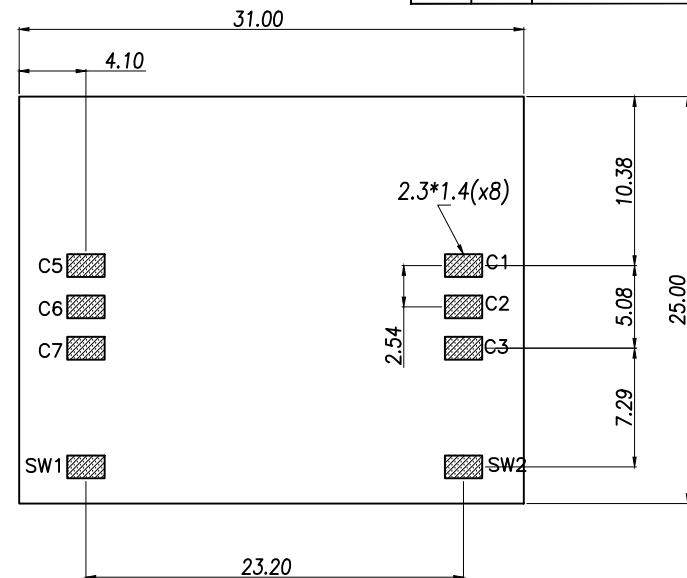




建议:卡座过完炉(260°),不能马上插卡,请等待半小时后冷却完成,再插卡测试。



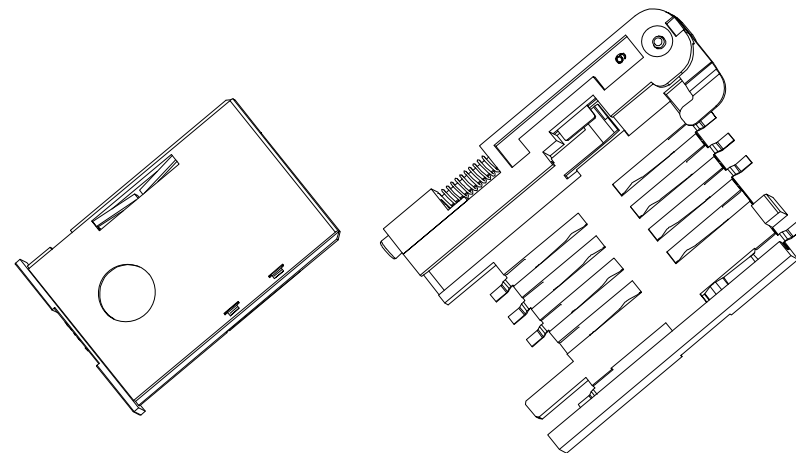
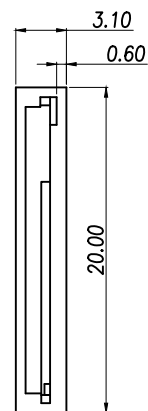
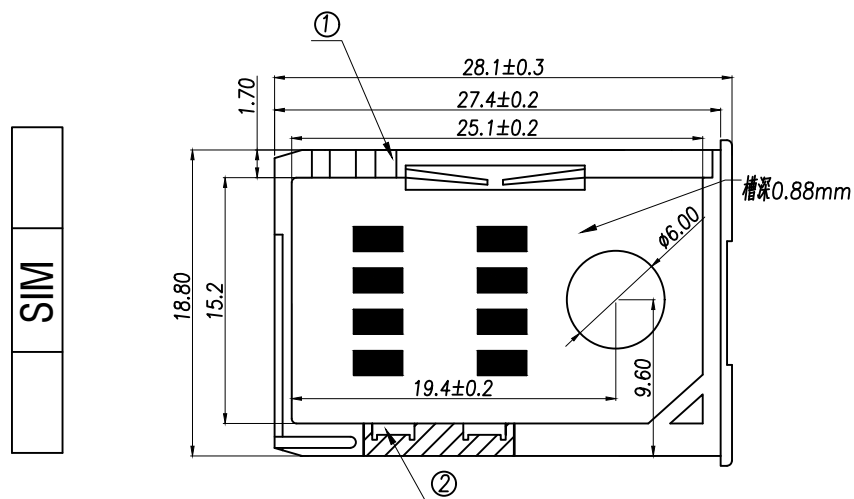
RECOMMENDED PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCE ± 0.05

WITHOUT CATO	OPEN	
INSERTING CATO	CLOSE	

7	簧片	磷铜	8	底层镀Ni;表面局部镀Au
6	Z形片	不锈钢	1	
5	小轴	黄铜	1	
4	推杆	锰钢	1	
3	弹簧	不锈钢	1	
2	按钮	LCP	1	
1	支架	LCP/PPS	1	手工焊:材料为PPS 波峰焊:材料为LCP
序号	名称	材料	数量	备注

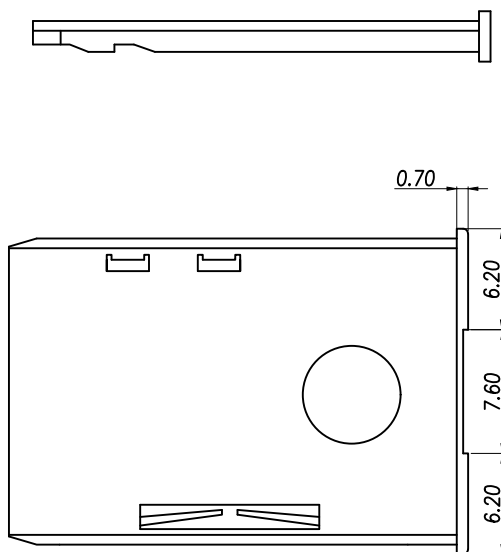
DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd					
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
.X±0.2	X:± 1	APR. Alex	TITLE: MINI SIM CARD 6+2P 新款				
.XX±0.15	.X*± 0.5	CHK. Jack	DWG NO. XY-SIM-021				
.XXX±0.1	.XX*±	DRA. Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING		
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1 / 1	REV. A	



技术要求:

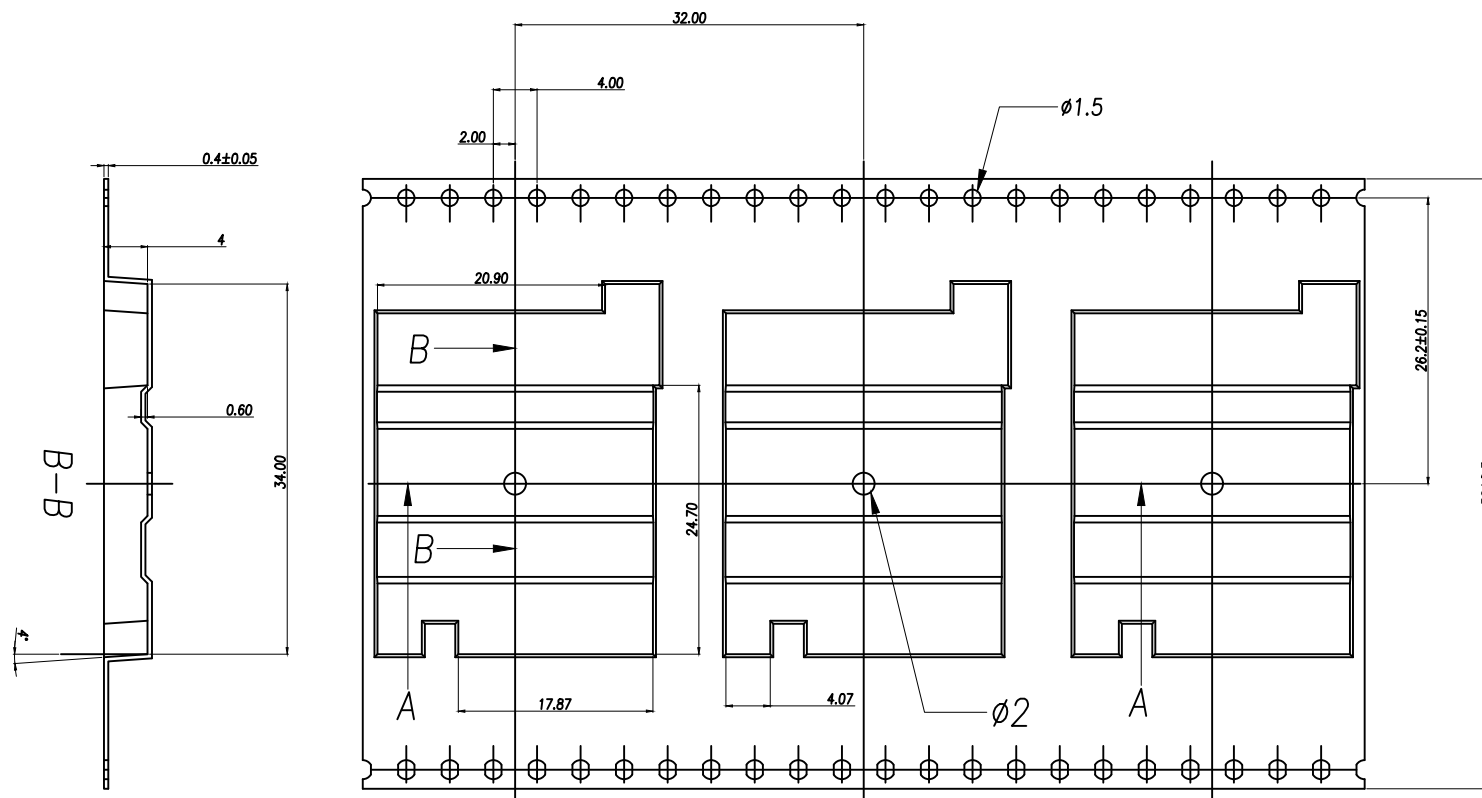
1. 产品外观无脏污, 刮伤, 变形现象
2. 塑体无毛边, 未射饱, 接触片无氧化, 生锈现象

建议: 卡座过完炉 (260°), 不能马上插卡, 请等待半小时后冷却完成, 再插卡测试.



2	接触片	磷铜	1	底层Ni≥100μ", 表层Au, 厚度为≥15μ"
1	抽层	PC	1	
序号	名称	材料	数量	备注

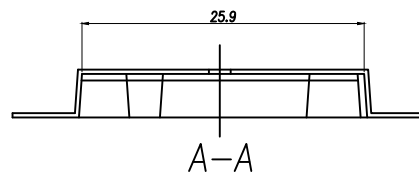
DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.2	X.*±1	APR.	Alex	TITLE: MINI SIM CARD 6+2P 新式	
.XX±0.15	.X.*±0.5	CHK.	Jack	DWG NO. XY-SIM-021	
.XXX±0.1	.XX.*±	DRA.	Can	PROJ.  CUSTOMER DRAWING	
SIZE	A4	SCALE	1:1	SHEET	1/1
		REV.	A		



注:

1. 载带10个边孔公差累计不能超过 $\pm 0.2\text{MM}$.
2. 表面: 表面平整无凹凸, 无毛屑.
3. 弯曲度: 直尺测量任意1M, 弯曲度不超3MM.
4. 韧性: 反复对折后, 侧面无缺口.
5. 材料: 黑色导电PS.

卷轮包装零件总颗数: 510颗. (实际包装零件颗数: 500颗).



DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyecn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X $\pm$ 0.2	X.* $\pm$ 1	APR.	Alex	TITLE: MINI SIM CARD 6+2P 新式 包装	
.XX $\pm$ 0.15	.X.* $\pm$ 0.5	CHK.	Jack	DWG NO. XY-SIM-021	
.XXX $\pm$ 0.1	.XX.* $\pm$	DRA.	Can	PROJ. 	CUSTOMER DRAWING
SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A		